

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：2024-023

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 关于电容器用薄膜生产一线技术改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 项目名称：铜峰电子电容器用薄膜生产一线技术改造项目
- 项目实施主体：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”或“公司”）
- 计划投资金额：本项目估算总投资额为 16660 万元（含用汇 1500 万欧元）。其中固定资产投资为 15160 万元，流动资金 1500 万元。
- 相关风险提示：项目实施过程中可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧、行业市场不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性。

#### 一、项目概述

##### （一）项目基本情况

公司从上世纪八十年代开始陆续投资建设八条电容器用聚丙烯薄膜生产线。其中第一条电容器用薄膜生产线系 1988 年从德国引进，至今已运行 36 年。该生产线由于建成时间长，产线设计参数较目前主流生产线落后，设备已严重老化，生产速度慢，单位产出能耗偏高。目前该生产线产品性能已经无法满足市场主流要求，所生产薄膜只能用于低端市场，产品竞争力不足。公司拟对该条生产线进行技术改造，以提高生产效率，降低运行成本，提升产品性能，适应中高端市场需求。

##### （二）董事会审议程序

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第十届董事会第四次会议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于电容器用薄膜生产一线技术改造项目的议案》，同意公司对电容器用薄膜生产一线进行技术改造。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

（三）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、实施主体基本情况

（一）实施主体：安徽铜峰电子股份有限公司

（二）类型：股份有限公司（上市）

（三）注册资本：63062.9155 万元人民币

（四）住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园

（五）经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产品、日用或精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品、机械设备、电子产品、家用电器，包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务，建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED 用封装支架生产、销售，LED 用封装支架材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

## 三、项目基本情况

（一）项目名称：铜峰电子电容器用薄膜新一线技术改造项目

（二）项目地点：本项目地点位于安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园

（三）项目主要内容：项目将利用公司电容器用薄膜生产一线原有厂房，对厂房及设施进行升级改造，从国外引进一条电容器用薄膜生产线，并配套部分国产设备及相关公用辅助工程。项目完成后将年产聚丙烯薄膜 2800 吨及 1484 吨再生粒子。

(四) 项目投资金额：本技改项目总投资为 16660 万元（含用汇 1500 万欧元）。其中固定资产投资为 15140 万元，流动资金 1500 万元。

(五) 项目建设期：24 个月

(六) 出资方式：自筹资金

#### 四、对公司的影响

本次对电容器用薄膜生产一线进行技术改造符合公司的发展规划，将有效提升生产线生产能力和产品性能，降低生产成本，增强公司核心竞争力，提高经济效益。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司未来发展具有积极影响，符合公司股东的利益。

#### 五、风险分析及应对措施

本项目实际实施过程中可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧、行业市场不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性。公司将做好市场分析，着力提升项目产品质量和性能，加强企业内部管理，提高劳动生产率，降低生产成本，增强产品竞争力，提升产品在国内外市场地位。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日